

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2026-020

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012号），安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项费用人民币12,195.64万元，公司本次募集资金净额为135,435.90万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2023年6月27日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年6月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8258号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 6 月 27 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	147,631.54

其中：超募资金金额	35,435.90
减：直接支付发行费用	12,195.64
二、募集资金净额	135,435.90
减：	
以前年度已使用金额	59,223.90
本年度使用金额	10,713.70
暂时补流金额	
现金管理金额	63,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.47
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,243.80
其他-具体说明[注 1]	33.87
三、报告期期末募集资金余额	6,973.50

注 1：系发行费用中已缴纳未置换的印花税 33.87 万元；

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据该《管理制度》，公司及子公司北京芯动致远微电子技术有限公司（以下简称“北京芯动”）对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构中信建投证券分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2023年7月28日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司增加母公司安徽芯动联科微系统股份有限公司为“高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目”、“高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目”和“高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目”的实施主体。2023年8月，新增实施主体在中信银行北京分行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管

协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年8月15日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目的实施方式、投资总额、内部投资结构进行调整，并把调减的资金全部用于新项目“惯性测量单元（IMU）开发及产业化项目”的研发建设，同时延长“高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目”“高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目”“高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目”“MEMS器件封装测试基地建设项目”四个募投项目实施期限。上述事项于2025年9月5日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2025年8月19日披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的公告》（公告编号：2025-036）。2025年9月，公司针对新项目开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 6 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012802576217	27,316,241.77	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014013000363087	6,928,117.92	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012902619950	6,863,177.02	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602619946	5,556,594.83	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012202619948	3,355,350.41	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014015003026589	1,988,190.85	使用中

北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012002573241	7,262,091.65	使用中
北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202601602	5,207,166.42	使用中
北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002601601	4,870,195.45	使用中
北京芯动致远微电子技术有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014015003026665	387,808.26	使用中
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	343006014013000377202	-	已注销
安徽芯动联科微系统股份有限公司	徽商银行股份有限公司蚌埠东淮支行	223018376541000006	-	已注销
安徽芯动联科微系统股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京东单支行	321110100100258098	-	已注销
合 计			69,734,934.58	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月29日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币90,000万元的闲置募集资金（含超募资

金），在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 6 月 27 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	20,000.00	2026/6/3	2026/7/18	-	20,000.00	1%-1.45%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	结构性存款	保本固定收益型	10,000.00	2026/6/29	2026/7/20	-	10,000.00	0.65%-1.35%-1.55%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	9,000.00	2026/5/8	2026/7/17	-	9,000.00	1%-1.45%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	结构性存款	保本固定收益型	8,500.00	2026/6/29	2026/7/20	-	8,500.00	0.65%-1.35%-1.55%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	1,500.00	2026/5/8	2026/7/17	-	1,500.00	1%-1.45%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	1,500.00	2026/5/8	2026/7/17	-	1,500.00	1%-1.45%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	结构性存款	保本固定收益型	1,000.00	2026/4/30	2026/7/2	-	1,000.00	0.65%-1.4%-1.6%	-
北京芯动致远微电子技术有限公司	交通银行股份有限公司蚌埠淮上区支行	结构性存款	保本固定收益型	3,600.00	2026/4/30	2026/7/2	-	3,600.00	0.65%-1.4%-1.6%	-
北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	3,500.00	2026/5/8	2026/7/17	-	3,500.00	1%-1.45%-1.85%	-
北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京	结构性存款	保本固定收益	3,000.00	2026/5/8	2026/7/17	-	3,000.00	1%-1.45%-1.85%	-

术有限公司	分行		型							
北京芯动致远微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本固定收益型	2,200.00	2026/5/8	2026/7/17	-	2,200.00	1%-1.45%-1.85%	
合 计				63,800.00				63,800.00		-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月28日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.91%。该事项已经2023年8月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

2026年1月26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.91%。该事项已经2026年2月11日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金13,841.81万元。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2023 年 6 月 27 日											
本年度投入募集资金总额			10,713.70											
已累计投入募集资金总额			69,937.60											
变更用途的募集资金总额			16,823.81											
变更用途的募集资金总额比例			12.42%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
一、承诺投资项目														
高性能及工业级 MEMS 陀螺开发及产业化项目	研发项目	是	22,979.75	22,979.75	22,979.75	1,585.31	10,819.91	-12,159.84	47.08	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及产业化项目	研发项目	是	14,661.33	14,661.33	14,661.33	1,814.67	9,125.17	-5,536.16	62.24	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
高精度 MEMS 压力传感器开发及产业化项目	研发项目	是	15,669.52	7,967.21	7,967.21	615.98	3,665.68	-4,301.53	46.01	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
MEMS 器件封装测试基地建设项目	生产建设	是	22,166.12	13,044.62	13,044.62	404.72	4,661.78	-8,382.84	35.74	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	

[illegible]

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）之说明
募集资金结余的金额及形成原因	公司投资项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
募集资金其他使用情况	不适用

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 6 月 27 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
高性能及工业级 MEMS 陀螺开发及产业化项目	高性能及工业级 MEMS 陀螺开发及产业化项目	研 发项目	安徽芯动联科微系统股份有限公司及公司全资子公司北京芯动致远微电子有限公司	北京市海淀区	22,979.75	22,979.75	1,585.31	10,819.91	47.08	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 15 日	2025 年 9 月 5 日
高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及产业化项目	高性能及工业级 MEMS 加速度计开发及产业化项目	研 发项目	安徽芯动联科微系统股份有限公司及公司全资子公司北京芯动致远微电子有限公司	北京市海淀区	14,661.33	14,661.33	1,814.67	9,125.17	62.24	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 15 日	2025 年 9 月 5 日

[illegible]

	置办公场地事宜，导致该部分募投资金并未使用，公司将该项目的实施方式由“场地购置与装修费”调整为“场地租赁费”。鉴于当前市场环境变化、客户需求的不确定性及实施方式的调整，为优化研发资源配置和核心技术的有序开发，确保研发投入与市场需求保持动态平衡，对该项目的投资总额和内部投资结构同步进行调整，调减 7,702.31 万元，并适度调整原有募投项目的投入节奏，预计完成日期调整为 2028 年 12 月 31 日。 4、MEMS 器件封装测试基地建设项目，“MEMS 器件封装测试基地建设项目”已经根据市场需求完成了部分厂房装修和设备安装、调试工作，部分封装测试产能也已经达到量产规模，但受限于整体宏观环境的增速放缓，客户需求和市场竞争的不确定性增加，按原计划投资存在短期内实际收益难以匹配投入成本的可能性。公司对投资总额调减 9,121.50 万元，并适度调整原有募投项目的投入节奏，将项目完成日期调整为 2028 年 12 月 31 日。 5、惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目。公司将“高精度 MEMS 压力传感器开发及产业化项目”投资总额调减 7,702.31 万元和“MEMS 器件封装测试基地建设项目”投资总额调减 9,121.50 万元，调减后募集资金 16,823.81 万元将用于“惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目”。 2025 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》，该事项于 2025 年 9 月 5 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的公告》（公告编号：2025-036）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	见附件 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。